**2016台北國際發明暨技術交易展報名相關表件**

表 1 **技專校院參與2016發明與技術交易展調查表**

**2016年台北國際發明暨技術交易展-教育部館**

**(技專校院參與2016發明與技術交易展調查表)**

　一、學校：

　二、請勾選排列優先順序：(請依照志願排序，可單填或複選；主辦單位將依照志願序進行分類，若第一志願未入選，則依志願序候選。)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 🞎**文化創意/生活應用** | 🞎**生醫保健/長期照護** | 🞎**智慧製造/智慧機械** |
| 順序 |  |  |  |

三、展出作品名稱：

四、聯絡人姓名：

五、聯絡電話：　　　　　　　 手機：

* **每件作品請填列本表乙張，**以各技專校院**以校為單位提出參展申請，每校可提出至多六件作品。**
* **截止日期：105年 6月22日（星期三）前**寄至**各區域產學合作中心**，並請電話確認。
* 本項表格電子檔及相關文件，請至產學合作資訊網<http://www.iaci.nkfust.edu.tw/> 下載。

表 2 參展作品需求表

**2016年台北國際發明暨技術交易展-教育部館**

**(參展作品需求表)**

參 展 單 位 (中文)：

 (英文)：

展出作品名稱(中文)：

 (英文)：

聯絡人： 電話： E-mail:

展示需求：(**基本配備110V x2、網路x2，如不足請加填列於下列項次，若因規格錯誤而導致作品損害一概不負責)**

1. 電源：

1.電壓：□110V 單相 個 □220V單相 個 □220V三相 個

2.特殊電壓/電流需求：

3.總消耗功率：

1. 作品參展方式：

□1.實體模型展示：作品大小：長( 　 cm) \*寬( 　 cm)\*高( 　 cm)

□2.動態展示：活動展示空間：長( 　 cm) \*寬(　 cm)\*高(　 cm)

□3.其他方式：請說明

其他需求：

1. 技術解說方式：□NB □口頭說明 □多媒體

 □其他 (請說明)

* 本項表格一張限填寫一項實體展出技術，若有多項技術擬以實體展出時，請自行複製本表填列。本項表格電子檔及相關文件，請至產學資訊網<http://www.iaci.nkfust.edu.tw/> 下載。

 表 3 **可移轉專利技術/商品摘要說明表**

此部分為評選重要資料，以利委員審查。請填寫清楚。

**2016年台北國際發明暨技術交易展-教育部館**

「可移轉專利技術/商品摘要」說明表

|  |  |
| --- | --- |
| **資料類別** | □可移轉技術 □可移轉專利 □商品行銷 (可複選) |
| **專利技術／****商品名稱** |  |
| **照片/圖檔** |  |
| **專利技術/****商品說明** |  |
| **歸屬技術****領域** | □資訊與通訊 | □有線網路 □語音 □資訊安全 □監控 □網際網路電話相關技術(VoIP) □數位廣播 □數位內容與數位學習 □Web 2.0相關技術 □智慧型資訊系統 □無線通訊技術 □射頻辨識技術及應用 □遠距機器對機器服務及應用 □環境控制與感知技術 □數位視/音訊技術 □光通訊技術 □其他 |
| □電子與光電 | □光資訊技術 □光電半導體技術 □平面顯示技術□背光技術 □軟性電子技術 □光學技術(含鏡片材料) □電子及光電構裝技術 □矽基半導體技術□電磁/光電訊號檢測 □奈米電子技術 □其他 |
| □材料化工  與奈米 | □電子材料與零組件 □光電材料/結構 □觸媒□化工材料與製程 □金屬材料 □複合材料 □纖維□難燃阻燃材料 □產業再造 □奈米材料技術 □氣體\化學量測 □濕度量測 □溫度量測 □其他 |
| □生技與醫藥 | □電子材料與零組件 □光電材料/結構 □觸媒 □化工材料與製程 □金屬材料 □複合材料 □纖維□難燃阻燃材料 □產業再造 □奈米材料技術□氣體\化學量測 □濕度量測 □溫度量測 □其他 |
| □生技與醫藥 | □生物技術 □醫療工程及醫療器材 □生醫材料與組織工程 □醫藥 □奈米生醫技術 □美容用品 □其他 |
| □先進製造  與系統 | □微機電技術(含元件及系統) □工具機 □傳統機械□航太技術 □車輛 □自動化技術 □電機產業技術□奈米機械 □電漿技術 □雷射技術 □超音波換能技術(含CMUT) □半導體設備 □自動光學檢測技術及應用□微影疊對量測 □長度位移量測 □流量/流速量測□質量/力量/壓力量測 □振動/聲量量測 □奈米檢測□其他 |
|  | □能源與環境 | □電器 □建築 □節能 □電池 □能源開發 □水土資源技術 □工業安全衛生技術 □環保技術 □其他 |
| □生活應用 |  |
| **適用產業****應用領域市場規模** |  |
| **技術****成熟度** | □ 量產上市(商品) □ 試量產 □ 雛型 □ 實驗室階段 □ 概念 □ 其他（ ） |
| **專利保護狀況** | **申請中** | 申請國別 | 專利類型 | 申請號 |
|  |  |  |
| **已獲得** | 核准國家 | 專利類型 | 證書號碼 | 專利起迄期 |
|  |  |  |  |
| **流通方式** | □專利非專屬授權 □專利專屬授權 □專利讓與 □技術移轉□合作開發 □商品推廣 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **實施限制** | □無 □受科技專案研發成果限制 □其他\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **所有權單位** |  |
| **聯絡人** | 單位 |  | 姓名/職稱 |  |
| e-mail |  | 電話 |  |
| **備註** |  |

* 每項專利技術/商品展品，以2頁內文字及一張以上圖片為原則，內容請簡單具體，圖片為JPG或GIF圖檔。
* **本項表格一張限填寫一項實體展出技術**，若有多項技術擬以實體展出時，請自行複製本表填列。
本項表格電子檔及相關文件，請至產學資訊網<http://www.iaci.nkfust.edu.tw/> 下載。

 表 4 潛在技術需求者名單

**「2016年台北國際發明暨技術交易展」潛在技術需求者名單**

參展單位：

技術名稱： **＊有興趣或洽談過之廠商資料**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **公司名稱** | **姓名** | **職稱** | **電話** | **傳真** | **地址** | **E-MAIL** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

單位名稱：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 填表人：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 聯絡電話：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ E-mail：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

註1：請提供「潛在技術需求者名單」以便彙總邀請上述貴賓參觀「2016年台北國際發明暨技術交易展覽會」之現場展覽，希望更有機會促成技術交易。（邀請卡整體統計後，可在數量內協助寄送邀請卡至潛在技術需求者！）

2：貴單位提出的「潛在技術需求者名單」將做為本博覽會遴選參展廠商之重要依據。

3：請貴單位提出最有機會成交之技術「潛在需求者名單」，主辦單位將本表單列為機密資料妥善保管。

＊本項表格電子檔及相關文件，請至產學合作資訊網<http://www.iaci.nkfust.edu.tw/> 下載。

表 5 現場簽約調查表

**「2016年台北國際發明暨技術交易展-教育部館」**

**105年9月29日開幕式簽約調查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO | 簽約技術名稱（請詳列中、英文） | 簽約雙方單位全名（請詳列中、英文） | 簽約金額 | 發明人 | 技術內容概要 | 產生經濟效益 | 備註 |
|  |  | 單位： |  |  |  |  |  |
| 廠商： |
|  |  | 單位： |  |  |  |  |  |
| 廠商： |
|  | 1. 為活絡及帶動「2016年台北國際發明暨技術交易展」之現場交易氣氛，請各參展相關單位將展覽會期間前後要簽約之項目，保留或提前於展覽會中辦理。
2. 大會將會安排簽約儀式，並請相關長官見證及發佈新聞造勢，請踴躍參與。
 |

 聯絡人： 電話：

* 本項表格電子檔及相關文件，請至產學合作資訊網<http://www.iaci.nkfust.edu.tw/> 下載。

表 6 教育部館技術專刊格式

|  |
| --- |
| 參展單位： 開發時程： 研發教師： 共同研發人（學生）：聯絡人：聯絡電話：傳真電話：E-mail：是否有合作廠商：□否 ； □是，名稱： ，廠商聯絡人（職稱）： 。 廠商聯絡電話： ，已交易之方式： 。所屬教育部產學合作中心聯絡人： 所屬教育部產學合作中心聯絡電話： 所屬教育部產學合作中心傳真電話：  |
| 計畫領域（請依計畫性質勾選）：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| □機械與機電 | □電子電機資訊 | □化工材料 | □土木建築 | □商管 | □人文與設計 |
| □農業水產 | □醫事與藥理 | □家政餐旅食品 | □護理與保育 | □其他：  |

 |
| 交易技術名稱：技術應用範圍： 技術成熟度：□量產 □試量產 □雛型 □實驗室階段 □概念 □其他（ ）專利保護狀況：□申請中(申請國家： ，專利類型：) □已獲專利(核准國家： ， 專利類型：□發明□新型□新式樣，證書號碼： ，專利權止日： ) □無（未申請也未獲得專利） |
| 技術簡介（中文，請務必填寫）： (標楷體14pt)單位：○○科技大學(標楷體12pt)摘要：   |
| 技術簡介（英文，請務必填寫）：(Time New Roman 14pt)Affiliation: (Time New Roman 12pt)Abstract: |
| 詳細說明及檢附圖表（中文）：**專利範圍：****圖示說明：** |
| 詳細說明及檢附圖表（英文）： |
| 實體照片(1至2張)：（請提供照片原始檔燒錄於報名繳交之光碟內）請提供作品實際照片或是可以證明技術作品優點之相關照片，並加以說明。 |

* 專刊之主要發送對象除了有潛在技術需求者之外，尚有一般參觀民眾，建議除了專有名詞之外，介紹文字內容請以淺顯易懂方式呈現；入圍作品將以此份文件資料進行專刊編輯！
* 表內技術簡介、詳細說明及檢附圖表請務必填列中、英文資料。
* 請務必提供實體照片。

表 7 參展證明書資料

|  |  |
| --- | --- |
| 學校名稱（全銜） |  |
| 參展作品名稱 |  |
| 研發人**（※名單繳出後不得增減人名，僅進行錯別字校正）** |  |
| 校稿代表人 |
| 姓名 |  | 連絡電話 |  |
| E-mail |  |
| 參展證書寄送之收件單位 |
| 學校名稱 |  | 系所/單位 |  |
| 收件者姓名 |  | 連絡電話 |  |
| 收件地址 |  |
| 備註 | 1. 參展證書上的「學校名稱」、「研發人」及「參展作品名稱」等資料，務必確認後填寫，資料繳出後不予修改。
2. 參展證書為教育部提供證明書字號及用印，為求審慎，廠商製版完成後將與**「校稿代表人」**進行確認校稿，並請回覆無誤。
3. 參展證書若不及於10月1日展出結束當日發送，將以限掛方式寄送至上述所列之學校系所（單位）。（※請注意！皆以**學校**為寄送單位。）
 |